

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年6月16日(2016.6.16)

【公表番号】特表2015-516687(P2015-516687A)

【公表日】平成27年6月11日(2015.6.11)

【年通号数】公開・登録公報2015-038

【出願番号】特願2015-507214(P2015-507214)

【国際特許分類】

H 05 K 7/20 (2006.01)

B 32 B 5/18 (2006.01)

H 01 L 23/373 (2006.01)

【F I】

H 05 K 7/20 F

B 32 B 5/18

H 01 L 23/36 M

【手続補正書】

【提出日】平成28年4月19日(2016.4.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1主表面及び第2主表面を有する基材と、

第1主表面及び第2主表面を有する第1多孔質層であって、約0.01μm～約10μmの平均空洞直径を有する第1多孔質層と、

第1主表面及び第2主表面を有する第2多孔質層であって、約0.01μm～約10μmの平均空洞直径を有する第2多孔質層と、を備えており、

前記基材の前記第1主表面の少なくとも一部分は、前記第1多孔質層の前記第1主表面の少なくとも一部と接触しており、

前記基材の前記第2主表面の少なくとも一部分は、前記第2多孔質層の前記第1主表面の少なくとも一部と接触している、熱低減シート。

【請求項2】

前記基材、前記第1多孔質層、及び前記第2多孔質層のそれぞれが透過性構造物を形成する、請求項1に記載の熱低減シート。

【請求項3】

ハウジングと、

少なくとも一つの発熱電子コンポーネントと、

前記ハウジングと少なくとも一つの発熱電子コンポーネントの間に配置された請求項1又は2に記載の熱低減シートと、を備える、電子機器。